



2026年8月7日

各位

会社名 内外テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩井田 克郎
(スタンダード・コード3374)
問合せ先 専務取締役 佐々木 政彦
電 話 03-5433-1123 (代表)

業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ

当社は、2026年5月15日に公表しました2027年3月期(2026年4月1日～2027年3月31日)の連結業績予想および配当予想を修正することとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 業績予想の修正について

2027年3月期第2四半期(累計)連結業績予想数値の修正(2026年4月1日～2026年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 中間純利益	1株当たり 中間純利益
前回発表予想(A) (2026年5月15日発表)	百万円 19,000	百万円 552	百万円 530	百万円 347	円 銭 99.18
今回修正予想(B)	24,500	1,185	1,178	747	213.41
増減額(B-A)	5,500	633	648	400	—
増減率(%)	28.9	114.7	122.3	115.3	—
(ご参考)前期実績 (2026年3月期中間期)	15,240	487	478	310	88.75

2027年3月期通期連結業績予想数値の修正(2026年4月1日～2027年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A) (2026年5月15日発表)	百万円 40,600	百万円 1,500	百万円 1,460	百万円 1,000	円 銭 285.83
今回修正予想(B)	50,900	2,560	2,540	1,680	479.71
増減額(B-A)	10,300	1,060	1,080	680	—
増減率(%)	25.4	70.7	74.0	68.0	—
(ご参考)前期実績 (2026年3月期)	32,614	1,402	1,389	971	277.74

2. 業績予想の修正理由

2027年3月期の連結業績予想につきましては、第1四半期において、AI・データセンター投資の急拡大を背景とした半導体メーカーの積極的な設備投資が継続し、当社グループの販売事業・受託製造事業が共に当初計画を上回る水準で推移したこと、および第2四半期以降におきましても、原材料価格や人件費の上昇といったコスト面の不安定要素はあるものの、AI関連を中心とした半導体需要の拡大基調は継続しており、当社グループの受注高も堅調に推移していることから、第2四半期(累計)・通期の売上高及び各段階利益をそれぞれ上記のとおり修正することといたしました。

3. 配当予想の修正について

基準日	年間配当金（円）		
	第2四半期末	期末	合計
前回発表予想 (2026年5月15日)		110円00銭	110円00銭
今回修正予想		144円00銭	144円00銭
当期実績			
前期実績 (2026年3月期)	0円00銭	105円00銭	105円00銭

4. 配当予想の修正理由

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付けております。

当社の配当方針は、経営成績、財務状況及び今後の事業展開を勘案し、必要な内部留保を確保しつつ、連結配当性向30%以上かつ連結株主資本配当率（DOE）3%以上を目標とし、業績に応じた配当を継続していくこととしています。

この基本方針のもと2027年3月期の1株当たりの期末配当を110円（連結配当性向38.5% 連結株主資本配当率3.0%）と予想し、2026年5月15日に公表しましたが、上記1. 2. に記載のとおり2027年3月期通期連結業績予想について上方修正したことを踏まえ、1株当たりの期末配当予想を144円（連結配当性向30.0% 連結株主資本配当率3.7%）に修正することといたしました。

（注）本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

以 上